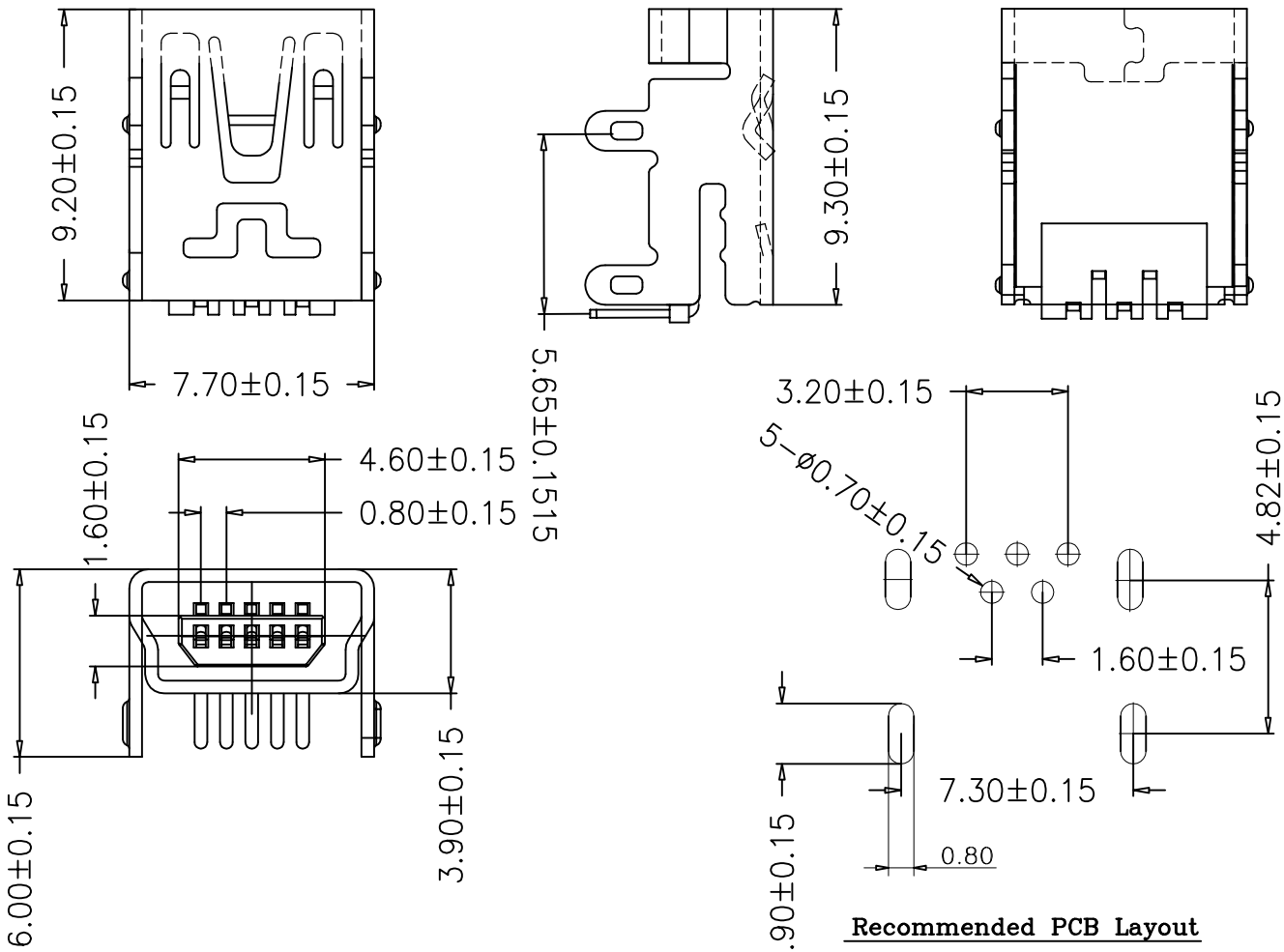
MAPX	MODIFICATION	DATE



Recommended PCB Layout

特性：Specifications:
电器： Electrical:
接触阻抗：Contact Resistance
30 milliohms Max
耐电压：Dielectric Withstanding Voltage:
500V AC Sea Levol
绝缘阻抗：Insulation Resistance:
100 MEGA ohms MIN
材料：Matorial:
塑胶Housing:Hing Temperature Thermplastics.
LCP 耐高温塑胶
端子：Contact: Copper Alloy铜合金
铜壳Shell:Copper Alloy 铜合金
电镀Finish:
端子Contact:Piated Gold In Mating Area:
Tin On Slder Talls
接触点镀金。脚镀锡
铜壳：Shell:
Nickel/Plating 镀镍

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X	±0.25	X	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.	MINI 5P母头 90度四脚	
日期 DATE	2013.05.15	核准 APPD		角法 VIEW	版本 VER	A0

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn